

特長

- ◆TSC200型を使用する事により、迅速かつ簡単に剣山のクリーニングが出来ます。
- ◆6000W高出力ファイバーレーザー加工機用に設計されています。
- ◆クリーニングする為に剣山を取外す必要はありません。
- ◆標準サイズ1500mm×3000mmのパレット一式のクリーニング時間は15分です。
- ◆電子ボックスのディスプレイによりツールの交換時期等表示します。

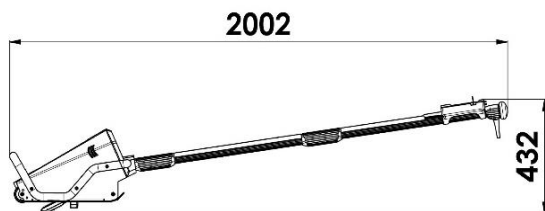


技術データ

可能板厚	2mm~4mm
ドロス最大蓄積幅	25mm
剣山の最小隙間	33.5mm
作業速度(最大)	8m/min
消費電力(W)	200V~230V/1700W
重量	19.8kg



ハンドル部電子ボックス



オプションパーツのフィードサポート付ける事により力を入れずに快適な作業が可能です。

株式会社 サンワ

<http://www.sanwa-tool.com>

本社・工場 東京都西多摩郡瑞穂町殿ヶ谷559

〒190-1212 TEL：042-557-7801 FAX：042-557-7750

大阪営業所 大阪府大阪市東淀川区東中島4-2-7

〒533-0033 スペース・ライフ新大阪101

TEL：06-6325-1005 FAX：06-6325-1128

関東営業所 千葉県船橋市上山町1-105

〒273-0046 TEL：047-338-6641 FAX：047-337-6604

ご用命は